RAIO

RA8889

TFT LCD 文字圖形控制器

規格書

July 7, 2020

RAiO Technology Inc.

©Copyright RAiO Technology Inc., 2020



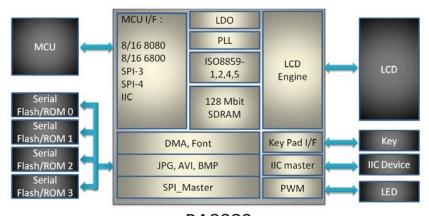
1. 簡介

RA8889 支援 CMOS 準位的介面,規格書內包含: 系統方塊圖、腳位圖、AC/DC 電氣特性、各個功能子方塊、暫存器、省電模式的詳細描述。

1.1 概觀

RA8889 是一款低功耗及顯示功能強大的彩色 TFT 控制器,內部具有記憶體 SDRAM,為了可以快速為顯示記憶體進行螢幕更新,RA8889 支持 MCU 端 8080/6800 8/16-bit 非同步並列介面與 3/4 線 SPI 及 IIC 串列介面,提供多段的顯示記憶體緩衝區段,並提供畫中畫 (PIP)、透明度控制與顯示旋轉鏡像及內建 JPEG Decoder 等功能。

1.2 系統與晶片意示圖



RA8889

Figure 1-1: System Diagram



2. 特性

2.1 圖框緩衝區

● 內建 128Mb SDRAM

2.2 主控端介面

- 支援 8080/6800 8/16-bit 非同步並列介面
 - 對於擴展的 MPU 週期提供 Xnwait 的訊號以供交握
- 支援串列主控端介面,例如. IIC, 3/4-wire SPI
- 對於圖像資料寫入支援鏡射與旋轉的功能

2.3 輸入顯示資料格式

- 1bpp: 單色 (1-bit/像素)
- 8bpp: RGB 3:3:2 (1-byte/像素)
- 16bpp: RGB 5:6:5 (2-byte/像素)
- 24bpp: RGB 8:8:8 (3-byte/像素或 4-byte/像素)
 - Index 2:6 (64 索引色/像素並帶透明度屬性)
 - aRGB 4:4:4:4 (4096 索引色/像素並帶透明度屬性)
 - aRGB 8:8:8:8 (8 bit alpha, 24bpp 色深)

2.4 顯示模式

● 使用者可以設定 24/18/16-bit TFT 顯示輸出方式

2.5 支援多種螢幕解析度

- 支援 16/18/24-bit CMOS 介面螢幕
- 支援螢幕解析度最大可達 1366X800 像素 (註: 實際的面板解析度是取決於 pixel clock 與色深)
 - QVGA: 320 x 240 x 16/18/24-bit LCD 螢幕
 - WQVGA: 480 x 272 x 16/18/24-bit LCD 螢幕
 - VGA: 640 x 480 x 16/18/24-bit LCD 螢幕
 - WVGA: 800 x 480 x 16/18/24-bit LCD 螢幕
 - SVGA: 800 x 600 x 16/18/24-bit LCD 螢幕
 - QHD: 960 x 540 x 16/18/24-bit LCD 螢幕
 - WSVGA: 1024 x 600 x 16/18/24-bit LCD 螢幕
 - XGA: 1024 x 768 x 16/18/24-bit LCD 螢幕
 - WXGA: 1280 x 768 x 16/18/24-bit LCD 螢幕
 - WXGA: 1280 x 800 x 16/18/24-bit LCD 螢幕
 - WXGA: 1366 x 768 x 16/18/24-bit LCD 螢幕



2.6 顯示功能

- 使用者可自行定義 4 個 32X32 圖形游標
- 顯示視窗

顯示視窗大小是經由定義 LCD 暫存器得到,而透過底圖 (canvas) 暫存器設定可以對顯示視窗進行全部或部分更新。工作視窗的大小與起始位置的解析度在水平上必須是以 8 個像素的倍數,以垂直而言則是 1 個掃描線的倍數。視窗的座標參考原點為左上角(即使在翻轉圖像或旋轉文字時,亦不需要主控端處理)。

● 虛擬顯示

虛擬顯示可用於顯示大於 LCD 面板尺寸的圖像。 圖像可以在任何方向上輕鬆滾動。

● 畫中畫 (PIP)

支援兩個畫中畫視窗,當致能畫中畫視窗時則畫中畫視窗會永遠顯示在主視窗中。畫中畫視窗的大小與 起始位置水平上是 4 個像素的倍數,垂直上則是一條掃描線。透過設定畫中畫視窗的起始位置可以達成 圖像的滾動。 畫中畫 1 的視窗永遠顯示在畫中畫 2 上面。

● 多重緩衝區

多重緩衝允許在緩衝區之間切換主顯示窗口。 緩衝區的數量取決於欲寫入緩衝區的影像大小。 多重緩 衝允許通過切換緩衝區來執行簡單的動畫顯示。

● 喚醒顯示

喚醒顯示效果如果被致能時,那喚醒時可以快速顯示預先儲存在 SDRAM 中的顯示資料。這個功能是在 Standby 與 Suspend 模式喚醒時使用。

● 水平/垂直翻轉顯示

水平/垂直翻轉顯示功能只適用在顯示上,對於其他功能子方塊的讀寫是不影響的,在垂直翻轉顯示致能時 PIP 是被禁能的。

● 彩條顯示 (Color Bar Display)

在沒有 SDRAM 的情況下仍然可以以彩條的方式顯示,預設解析度為 640x480 像素。

2.7 媒體解碼單元 (MDU)

- 自動分辨 JPEG, BMP 和 AVI 格式。
- 支援 JPEG baseline profile, YUV444, YUV422, YUV420, YUV400, 不支援 restart interval 格式。
- 支援帶原始數據 (未壓縮) 的標準 BMP 格式。
- 支援 AVI (motion JPEG) 視頻顯示。
- 提供 AVI 顯示的自動播放、暫停和停止功能。

www.raio.com.tw



2.8 區塊傳輸引擎 (BTE)

- 2D BitBLT 引擎
- 具有光柵操作與顏色擴展的複製資料
- 方型填滿與圖樣填滿
 - 提供使用者定義的 8x8/16x16 像素的圖樣
- 混合透明 (Opacity)

使用混合透明模式可以將兩個圖檔混和成新的圖形,然後再用畫中畫的方式顯示出來。在處理的速度上而言混合透明與待處理圖檔大小有關,此外,亦可處理單張圖檔。

- 關鍵彩度 (Chroma-keying) 功能:經由指定的 RGB 顏色來做為透明的參考並進行混和影像的處理。
- 圖形混合透明 (Alpha-blending): 根據暫存器設定透明的比率來進行兩張圖像的混成 (淡入與淡出功能必須被致能)。
- 像素混合透明 (Alpha-blending): 根據 RGB 格式來混合影像,例如 8bit RGB,則 MSB 2bit 為α值。

2.9 幾何繪圖引擎

● 支援畫點、線、曲線、圓、橢圓、三角形、矩形、圓角矩形

2.10 SPI 主介面

2.10.1 文字功能

- 內建 ISO/IEC 8859-1/2/4/5. 12x24
- 支援集通 16X16/24X24/32X32 串列字型 ROM 例如 Uni-code/BIG5/GB 等等,支援的集通型號有 GT21L16T1W、GT30L16U2W、GT30L24T3Y、GT30L24M1Z、GT30L32S4W、GT20L24F6Y、GT21L24S1W
- 支援使用者自定義字型半形 (8x16/12x24/16x32) 與全型
- 對於寫入文字支援可程式文字游標
- 支援垂直水平放大字型 X1, X2, X3, X4 倍數
- 支援文字 90 度旋轉

2.10.2 DMA 功能

- 支援外部串列快閃記憶體 (serial flash) 資料複製至圖框緩衝區
- 支援外部快閃記憶體 Signle/Dual/Quad mode



2.10.3 一般主 SPI 功能

- 相容 Motorola SPI 規格
- 16 bytes 讀取深度的 FIFO
- 16 bytes 寫入深度的 FIFO
- 在 Tx FIFO 完全清空並且 SPI Tx/Rx 引擎閒置時會發出中斷

2.10.4 IDEC 功能

- 支援外部串列快閃記憶體 (serial flash) 資料透過 MDU 至圖框緩衝區
- 支援外部快閃記憶體 Quad mode

2.11 IIC 介面

- IIC master interface
 - 可以使用在擴充 I/O device,例如在螢幕控制的觸控螢幕
 - 支援標準模式 (100kbps) 與快速模式 (400kbps)

2.12 脈寬調變與計時器

- 內建兩個 16-bit 計數器
- 一個 8-bit pre-scalars 與一個 4-bit 除頻
- 輸出波形的工作週期是可程式化的
- 自動重載入模式或單擊模式
- Dead-Zone 保護

2.13 按鍵介面

- 支援 5x5 鍵盤 (必須使用與 GPIO 的共用腳)
- 可程式化的掃描周期
- 支援長按鍵與重覆鍵
- 支援同時按兩鍵

註:在限制條件下可以支援同時按 3 鍵 (3 個鍵線段組成角度必須不是 90°)

● 支援鍵盤喚醒功能



2.14 省電模式

- 支援3種省電模式
 - 待機 (Standby)、休眠 (Suspend) 與睡眠 (Sleep) 模式
- 可以使用主控端、按鍵、外部事件喚醒

2.15 時脈來源

- 内建可程式鎖相回路 PLL 以提供系統時脈、LCD 掃描時脈與 SDRAM 時脈使用
- 單一石英晶體震盪輸入: (XI/XO: 10MHz)
- 内部核心最大系統時脈 (最大值 120MHz)
- SDRAM 時脈 (最大值 166MHz)
- LCD 螢幕掃描時脈 (最大值 100MHz)

2.16 重置

- 接受外部硬體重置
- 軟體命令重置

2.17 電源

- I/O 電壓: 3.3V +/- 0.3V
- 內建 1.2V LDO for core power

2.18 封裝

- LQFP-100
- 操作温度: -40℃ ~ 85℃



3. 產品封裝

3.1 RA8889 封裝腳位圖

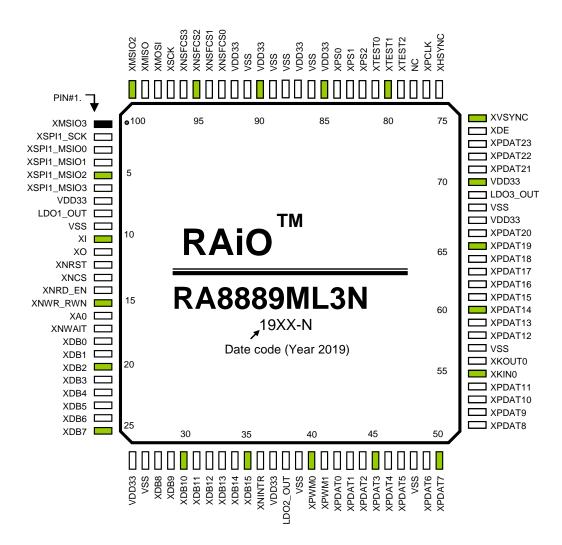


Figure 3-1



3.2 封裝尺寸

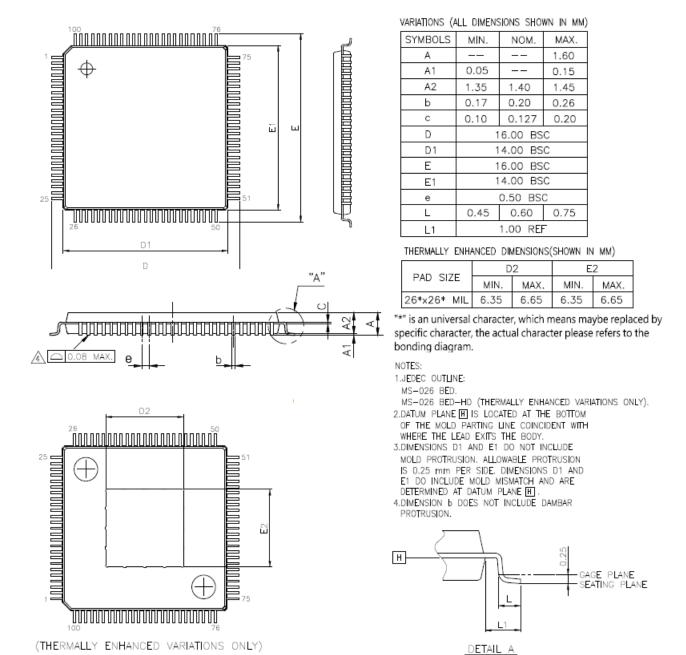


Figure 3-2: RA8889 Package Outline Dimensions



4. 腳位定義

4.1 並列主控端介面 (25 腳位)

接腳名稱	I/O	腳 位 說 明			
XDB[15:0] IO (8mA)		資料匯流排 資料匯流排提供主控端與RA8889的並列介面資料傳送。 XDB[15:8]可以設定GPIO (GPIO-A[7:0]),前提是沒有設定成 8080/6800 16-bits並列介面資料匯流排。 XDB[7:0]如果在串列主控端模式下,此訊號也提供為串列的主控端訊號使用, 請參考串列主控端介面章節。			
XA0	I	命令/資料 選擇 此腳位被使用在選擇命令還是資料的周期。 XAO = 0,狀態讀取/命令寫入。 XAO = 1,資料讀取/資料寫入。			
XNCS	1	晶片致能 低電位致能,如果主控端設定 RA8889 為串列主控端模式,則此腳位設定為 GPI-BO 並且讀取腳位的值,腳位內部有提升電阻。			
XNRD_EN (XEN)	I	致能/讀取致能 當微處理器是8080系列,此腳位是當作XnRD使用(讀取資料),低電位動作。 當微處理器是6800系列,此腳位是當作XEN使用(致能信號),高電位動作。 如果主控端介面設定成串列主控模式,那麼此腳位則為GPI-B1,並且可讀取腳位上的電壓值。 內建提升電阻。			
XNWR_RWN (XRnW)	I	寫入/讀寫 當微處理器介面是 8080 系列,此腳位會成為 XnWR (資料寫入),低電位動作。 當微處理器介面是 6800 系列,此腳位會成為 XRnW (資料 讀取/寫入),讀取 時是高電位動作,寫入是低電位動作。 如果主控端介面是設定成串列主控模式,那麼此腳位將會成為 GPI-B2。 內建提升電阻。			
XNINTR	O (8mA)	中 斷信號輸出 告知主控端目前內部狀態的中斷輸出。			
XNWAIT	O (8mA)	等待信號輸出 當 XnWAIT 為 high,表示 RA8889 已經準備好傳輸資料,當 XnWAIT 為 low, 微處理器應該進入等待周期。			
XPS[2:0]	I	並列/串列 主控端介面選擇 00X: (並列主控端) 8080 8/16-bits 資料匯流排介面。 01X: (並列主控端) 6800 8/16-bits 資料匯流排介面。 100: (串列主控端) 3-wire SPI。 101: (串列主控端) 4-wire SPI。 11x: (串列主控端) IIC。 註: 如果主控端介面設定成並列主控端模式,那麼 XPS[0] 為外部中斷接腳。			



4.2 串列主控端介面 (與並列主控端介面)

接腳名稱	I/O	腳 位 說 明		
XSSCL		SPI 與 IIC 時脈		
(XDB[7])	'	XSSCL、3-wire、4-wire 串列或 IIC 介面時脈。		
		IIC 資料/4-wireSPI 資料輸入		
XSSDI XSSDA	ı	3-wire SPI 介面: NC,請連接到 GND。		
(XDB[6])	ľ	4-wire SPI 介面: XSSDI 串列介面資料輸入。		
		IIC 介面: XSSDA 串列介面輸入輸出雙向。		
	Ю	3-wire SPI 資料/4-wireSPI 資料輸出/IIC Slave 位置選擇		
XSSD XSSDO		3-wire SPI I/F: XSSD,串列介面輸入輸出雙向資料傳輸。		
(XDB[5])		4-wire SPI I/F: XSSDO,串列介面資料輸出。		
		IIC 介面: XIICA[5],IIC 裝置位址 bit [5]。		
V606	I	SPI 致能/IIC Slave 位址選擇		
XnSCS (XDB[4])		XnSCS,在 3-wire與 4-wireSPI 串列介面中,此腳位為致能訊號。		
		IIC 介面: XIICA[4],IIC 裝置位址 bit [4]。		
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	I	IIC 介面: IIC Slave 位址選擇		
XIICA[3:0] (XDB[3:0])		XIICA[3:0],在 3-wire 與 4-wire SPI 介面: NC,請連接到 GND。		
(**==[0:0])		IIC 介面: IIC 裝置位址 bit [3:0]。		

4.3 Serial Flash 或 SPI master 介面 (14 腳位)

接腳名稱	1/0	腳 位 說 明		
		外部 Serial Flash/ROM SPI 晶片選擇 0		
XNSFCS0	Ю	SPI 晶片選擇接腳 #0 使用在 Serial Flash/ROM 或 SPI 裝置選擇上。		
ANOI OCC	(8mA)	*如果 SPI master 被禁能,那麼此腳位可以被程式規劃成 GPIO (GPIO-C3),預		
		設 GPIO-C3 為輸入功能。		
		外部 Serial Flash/ROM SPI 晶片選擇 1		
	10	SPI 晶片選擇腳#1 使用在 Serial Flash/ROM 或 SPI 裝置選擇上。		
XNSFCS1	IO (8mA)	* 如果 SPI master 被禁能,那麼此腳位可以被程式規劃成 GPIO (GPIO-C4),		
		預設 GPIO-C4 為輸入功能。		
		*如果 xtest [2:1]不等於 01b 那麼在 reset 週期時會自動 pull-high。		
XNSFCS2	IO (8mA)	外部 Serial Flash/ROM SPI 晶片選擇 2		
X1101 002		SPI 晶片選擇腳 #2 使用在 Serial Flash/ROM 或 SPI 裝置選擇上。		
XNSFCS3	IO (8mA)	外部 Serial Flash/ROM SPI 晶片選擇 3		
X1101 003		SPI 晶片選擇腳 #3 使用在 Serial Flash/ROM 或 SPI 裝置選擇上。		
	IO (8mA)	SPI 串列時脈		
XSCK		此腳位是串列時脈輸出,主要是給 Serial Flash/ROM 或 SPI 裝置使用。		
ASCR		* 如果 SPI master 介面被禁能,那麼此腳位可以被程式規劃為 GPIO		
		(GPIO-C0); 預設 GPIO-C0 為輸入功能。		



接腳名稱	I/O	腳 位 說 明			
XMOSI (XSIO0)	IO (8mA)	主輸出從輸入 Single 模式: Serial Flash/ROM 或 SPI 裝置輸入資料用。對 RA8889 而言此腳為輸出。 Dual 模式: 此腳位為雙向資料傳送 #0 (SIOO),此功能只能在 Serial flash DMA使用。 *如果 SPI master 介面被禁能,那麼此腳位可以被程式規劃為 GPIO (GPIO-C1);預設 GPIO-C1 為輸入功能。			
XMISO (XSIO1)	IO (8mA)	主輸入從輸出 Single 模式: Serial Flash/ROM 或 SPI 裝置輸出資料用。對 RA8889 而言此腳為輸入。 Dual 模式: 此腳位為雙向資料傳送 #1 (SIO1)。此功能只能在 Serial flash DMA使用。 *如果 SPI master 介面被禁能,那麼此腳位可以被程式規劃為 GPIO (GPIO-C2),預設 GPIO-C2 為輸入功能。			
XSIO2	(8mA) 従輸入 IO2 Qaud mode: Serial Flash/ROM 或 SPI 裝置輸出資料用。對 RA8889 而 脚為輸入。				
XSIO3	IO (8mA)	從輸入 IO3			
XSPI1_SCK	SPI 串列時脈 (SPI 1) LIO (8mA) 此腳位是串列時脈輸出,主要是給 Serial Flash/ROM 或 SPI 裝置使用。 * 如果 SPI master 介面被禁能,那麼此腳位可以被程式規劃為 GPIO (GPIO-C0); 預設 GPIO-C0 為輸入功能。				
XSPI1_MSIO0	IO (8mA)	主輸出從輸入 (SPI 1) Single 模式: Serial Flash/ROM 或 SPI 裝置輸入資料用。對 RA8889 而言此腳為輸出。 Dual 模式: 此腳位為雙向資料傳送 #0 (SIO0),此功能只能在 Serial flash DMA使用。 *如果 SPI master 介面被禁能,那麼此腳位可以被程式規劃為 GPIO (GPIO-C1); 預設 GPIO-C1 為輸入功能。			
XSPI1_MSIO1	IO (8mA)	主輸入從輸出 Single 模式: Serial Flash/ROM 或 SPI 裝置輸出資料用。對 RA8889 而言此腳為輸入。 Dual 模式: 此腳位為雙向資料傳送 #1 (SIO1)。此功能只能在 Serial flash DMA使用。 *如果 SPI master 介面被禁能,那麼此腳位可以被程式規劃為 GPIO(GPIO-C2),預設 GPIO-C2 為輸入功能。			



接腳名稱	I/O	腳 位 說 明		
	10	從輸出 IO 2 (SPI 1)		
XSPI1_MSIO2	IO (8mA)	Qaud mode: Serial Flash/ROM 或 SPI 裝置輸出資料用。對 RA8889 而言此		
	(3)	腳為輸入。		
	10	從輸出 IO 3 (SPI 1)		
XSPI1_MSIO3	IO (8mA)	Qaud mode: Serial Flash/ROM 或 SPI 裝置輸出資料用。對 RA8889 而言此		
	(=::::)	腳為輸入。		

4.4 PWM 介面 (2 腳位)

接腳名稱	I/O	腳 位 說 明		
	IO (8mA)	PWM 訊號輸出 1		
XPWM0		XPWM 0 的輸出模式可以在暫存器中指定。		
XI WINO		如果 PWM 被禁能,那麼此腳位可以被程式規劃為 GPIO (GPIO-C7),預設		
		GPIO-C7 是輸入功能或是輸出核心時脈。		
	IO (8mA)	PWM 訊號輸出 2 / 時脈 3 輸入(螢幕掃描時脈)		
		當 XTEST[0]為低電位時:		
VDVAVAA		XPWM1 可以被設定為輸出其輸出模式可經由暫存器設定來完成。那麼其輸出		
XPWM1 (XCLK3)		可以指定為標準的 XPWM1 功能,oscillator 時脈輸出或是 SCAN 頻寬不足與		
(0.0 = 0.0)		超過記憶體位址的錯誤旗標。		
		當 XTEST[0] 為高電位時:		
		XPWM1 腳位就是外部螢幕掃描時脈 3 輸入。		

4.5 鍵盤掃描 (10 腳位)

接腳名稱	I/O	腳 位 說 明		
	I	按鍵資料或 GPIs (General Purpose Input)		
XKIN[4:0]		按鍵資料輸入 (預設),內建 pull-up 電阻。		
AKII4[4.0]		XKIN[0] 具有 IIC master 的 XSCL 功能。		
		<u>In RA8889</u> ,XKIN [4:1] 與 XPDAT、GPIO-D 共用腳位。		
		Keypad 閃控或 GPOs (General Purpose Output)		
XKOUT[4:0]	0	Keypad 矩陣使用閃控掃描鍵盤,腳位上為 open-drain 輸出 (預設)。		
	(2mA)	XKOUT[0] 具有 IIC master 的 XSDA 功能。		
		In RA8889,XKOUT [4:1] 與 XPDAT、GPIO-D 共用腳位。		



4.6 LCD 螢幕數位介面 (28 腳位)

接腳名稱	I/O	腳 位 說 明					
XPCLK	O (8mA)	螢幕掃描時脈 螢幕掃描時脈相容於通用的 TFT 介面訊號。 此訊號為 SPLL 驅動產生。					
XVSYNC	O (4mA)	VSYNC Pulse 垂直同步訊號 V					
XHSYNC	O (4mA)	HSYNC Pulse 水平同步訊號 H	SYNC 相容放	ぐ通用的 TF	T介面訊號。		
XDE	O (4mA)	Data 致能 通用 TFT 介面的					
XPDAT [23:0]	IO (4mA)	M出資料至 TI 64K/262K/16.7M Pin Name TFT output Setting XPDAT[0] XPDAT[1] XPDAT[2] XPDAT[3] XPDAT[4] XPDAT[5] XPDAT[6] XPDAT[7] XPDAT[8] XPDAT[10] XPDAT[10] XPDAT[11] XPDAT[12] XPDAT[13] XPDAT[15] XPDAT[15] XPDAT[16] XPDAT[16] XPDAT[17] XPDAT[18] XPDAT[17] XPDAT[18] XPDAT[19] XPDAT[19] XPDAT[20] XPDAT[21] XPDAT[21] XPDAT[23] **# **###############################	TLCD 資 // 色深,使用 11b (GPIO) GF GPIO-D6 GPIO-E0 GPIO-E1 GPIO-E2 GPIO-E3 GPIO-E4 GPI GPIO-E5 GPIO-E6 GPIO-F7 GPIO-F1 GPIO-F2 GPI GPIO-F3 GPIO-F3 GPIO-F4 GPIO-F5 GPIO-F6 GPIO-F7	BOD BI BE	TInterface O1b (18-bits) N[1] N[2] B0 B1 B2 B3 B4 B5 N[3] UT[3] G0 G1 G2 G3 G4 G5 UT[1] UT[2] R0 R1 R2 R3 R4 R5	6	



4.7 時脈與重置與測試模式 (6 腳位)

接腳名稱	I/O	腳 位 說 明		
		Crystal 輸入/Clock 1 輸入(核心時脈-core clock)		
VI		Crystal Oscillator 必須是在 10MHz。		
XI (XCLK1)	1	當 XTEST[0]設為低電位時,此腳位是給內部的 crystal 電路使用,而此腳位應		
, ,		該連接外部 crystal 電路,這將可以產生 RA8889 的時脈訊號。		
		當 XTEST[0]設為高電位時,此腳位被拿來當作外部時脈 1 輸入。		
хо	0	Crystal 輸出		
XO		此腳位為內部 crystal 電路輸出,而此腳位應該連接至外部 crystal 電路。		
	I/OC	重置輸入訊號		
XNRST		為了避免雜訊產生錯誤的重置訊號,外部重置訊號的準位必須最少要有 256		
		OSC 的時脈周期。		
	_	時脈測試模式		
		內建 pull down 電阻		
XTEST[0]		此腳位是提供給晶片測試使用的,在標準操作上此腳位應該要連接至GND。		
		0: 標準模式,使用內部 PLL 時脈。		
		1: 忽略 PLL,晶片時脈改使用外部 CLK1I、CLK2I、CLK3I 輸入。		
VTCCT[2.4]	I	晶片測試模式		
		00: 標準模式。		
XTEST[2:1]		01: 今 SPI master 腳位浮接 (使用在 in-system-programming)。		
		1X: 保留。		

4.8 電源與接地

接腳名稱	I/O	腳 位 說 明
LDO1_OUT LDO2_OUT LDO3_OUT	Р	LDO 外接電容 外接 1uF 電容到地。
VDD33	Р	IO VDD 3.3V IO 電源輸入。
vss	Р	GND IO Cell/Core 接地。